



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

PIC32MM0064GPL028-I/SP

Număr parc	PIC32MM0064GPL028-I/SP	Statutul RoHS	
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	49920 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 28SPDIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	PIC32MM Family Sell Sheet.pdf PIC32MM0064GPL036 Family Datasheet.pdf Simulator Debug Features by Device (BETA).pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

49920 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	25 pcs	100 pcs
\$1.192	\$1.076	\$0.993

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail.

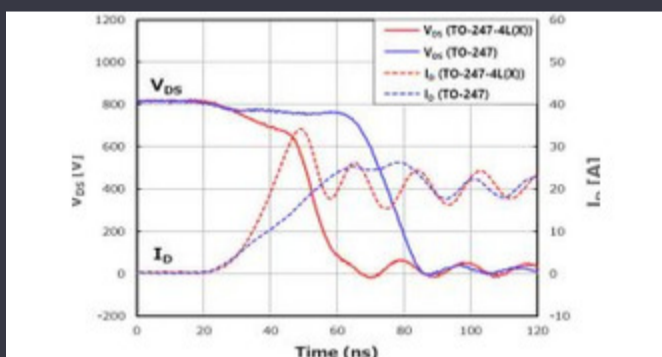
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de PIC32MM0064GPL028-I/SP

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SPDIP
Viteză	25MHz	Serie	PIC® 32MM
Dimensiunea RAM	8K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	64KB (64K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, HLVD, I ² S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	28-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	22	Tipul de montare	Through Hole
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12x10/12b; D/A 1x5b
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	MIPS32® microAptiv™
Conectivitate	IrDA, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC32MM0064GPL028

Vești înrudite



Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech

2023/07/18

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Un raport de progres reram

2023/04/26

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19